

## Press Release

2023年5月19日  
株式会社コンカー

### コンカー、自治体・大学向けのビジネスカンファレンス 「SAP CONCUR FUSION EXCHANGE 2023 JAPAN- Public Deep Dive -」を 6/21（水）、6/22（木）にオンラインにて開催

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三村 真宗、以下 コンカー）は、自治体・大学向けのビジネスカンファレンス「SAP CONCUR FUSION EXCHANGE 2023 JAPAN」を6月21日（水）と22日（木）に実施します。

近年、感染症の拡大や法制度の改正により、社会全体で急速にデジタル化が進みました。自治体や大学におけるデジタル化を通じての業務効率化、経営改革においても変革の時を迎えています。

本カンファレンスでは、自治体、大学のそれぞれにおいて業務プロセスの変革を実行する担当者をお招きし、戦略やビジョン、DXによる成果について伺い、同分野に精通した実務家との対談や解説により、他の組織での活用・実行の参考にしていただけるような事例をご紹介します。

#### ■ 「SAP CONCUR FUSION EXCHANGE 2023 JAPAN」実施概要

【主催】 学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学、株式会社先端教育事業

【協賛】 株式会社コンカー、三井住友カード株式会社、クア尔特リクス合同会社、富士ソフト株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社ニーズウェル

#### 【日時】

- ・ 2023年6月21日(水) 13:00～16:30 自治体向け
- ・ 2023年6月22日(木) 13:00～16:55 高等教育機関向け

#### 【対象】

- ・ 高等教育機関(大学/専門学校・短期大学など)の経営層、経営企画課、事務局、情報システム課、財務経理課など
- ・ 自治体の首長、企画課、デジタル課、業務改革推進課、情報システム課、総務課、財政課など

【登壇者（敬称略）】

6/21（水）	村上 敬亮	デジタル庁 統括官
自治体向け	坪井 康德	長野県 総務部総務事務課 担当係長

他

6/22（木）	中田 欣成	文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課 競争的研究費調整室 室長
高等教育機関向け	品田 容子	学校法人 文京学院 法人事務局 総務部 部長

他

【参加費】

無料（事前申込必須）

【視聴形式】

リアルタイムオンライン視聴

【お申込み URL】

6/21（水）	<a href="https://www.mpd.ac.jp/events/20230621_concur/">https://www.mpd.ac.jp/events/20230621_concur/</a>
自治体向け	
6/22（木）	<a href="https://www.mpd.ac.jp/events/20230622_concur/">https://www.mpd.ac.jp/events/20230622_concur/</a>
高等教育機関向け	

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。

『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については [www.concur.co.jp](http://www.concur.co.jp) をご覧ください。

■SAP Concur について

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ている SAP Concur のモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concur のソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細は [concur.com](http://concur.com) または [SAP Concur ブログ](#) をご覧ください。

SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。